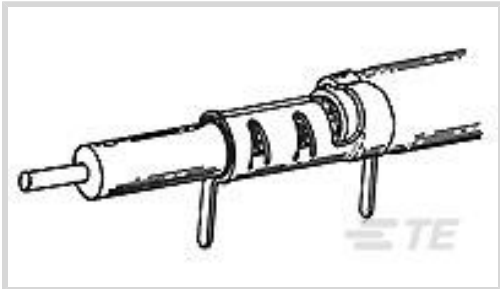




连接器 > 射频同轴连接器 > 同轴终结器



与射频电缆类型兼容：同轴

Sealable：否

连接器和端子端接到：电线和电缆

电路应用：Signal

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子
与射频电缆类型兼容	同轴
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

主体特性

主体绝缘	不带
主体材料	黄铜
主体电镀材料	锡

接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	锡
压接类型	编织层端接
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

连接类型	永久
------	----

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	剥线
------	----

其他

--	--



注释

在压接后必须手动弯曲支脚。

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (40% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号2035077-4 PLUG HSG, 4 POSN HYBRID 0.64/2	TE 产品编号1532266-2 M83513/22-A01CP = MCKS-C2-P-9PST1	TE 产品编号2-31777-1 KNIFE DISCONNECT,DG 22-16	TE 产品编号2141647-4 13POS, MIXED,TAB HSG,ASSY,CODB
TE 产品编号2151049-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-070F130O	TE 产品编号220195-1 DIE ASSY PICK TYPE RG 58	TE 产品编号3-458209-3 CRIMPER, WIRE "F"	TE 产品编号326819 PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 6
TE 产品编号55931-1 SENSOR TAB AU 30-28	TE 产品编号852141-1 ANVIL, LEFT (DUAL)		

文档

产品图纸
COAX PCB PICK TYPE BRAID TERMN
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_226176-3_N.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_226176-3_N.3d_stp.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_226176-3_N.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书



使用说明书（美国）

英文版本

AMP* BRAID-PIC TERMINALS FOR PRINTED CIRCUIT BOARD APPLICATIONS

英文版本